PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11) Publication number	53125760	Α
-------------------------	----------	---

(43) Date of publication of application: 02 . 11 . 78

(51) Int. CI

H01J 17/48 H01J 11/02 H01J 17/16

(21) Application number: 52040583

(71) Applicant:

FUJITSU LTD

(22) Date of filing: 08 . 04 . 77

(72) Inventor:

SHINODA DEN

MIYASHITA YOSHINORI ANDO SHIZUHITO **UEDA YOICHI**

(54) MANUFACTURE FOR GAS DISCHARGING PANEL

(57) Abstract:

quality easily and with low cost, by constituting the dielectric layer with very tight and uniform conditions through the formation of it with vapor deposit method.

PURPOSE: To manufacture the discharging panel with high COPYRIGHT: (C)1978,JPO&Japio

19日本国特許庁

公開特許公報

10特許出願公開

昭53-125760

f) Int. Cl.²H 01 J 17/48H 01 J 11/02

H 01 J 17/16

識別記号

砂日本分類 99 G 5 庁内整理番号 7520—54 ❸公開 昭和53年(1978)11月2日

発明の数 1 審査請求 有

(全 4 頁)

匈ガス放電パネルの製造方法

②特

頁 昭52—40583

後田

願 昭52(1977)4月8日

の発明 明

明 者 篠田傅

川崎市中原区上小田中1015番地

富士通株式会社内

同

)

官下義則

川崎市中原区上小田中1015番地

富士通株式会社内

切発 明 者 安藤倭士

川崎市中原区上小田中1015番地

富士通株式会社内

同 植田陽一

川崎市中原区上小田中1015番地

富士通株式会社内

⑪出 願 人 富士通株式会社

川崎市中原区上小田中1015番地

仍代 理 人 弁理士 井桁貞一

男 權 書

」 発明の名称

ガス放電パネルの製造方法

2. 特許請求の範囲

(1) 少なくとも一方の基板上に前電体層で被要された複数の電板を支持してなる1分の基板を ガス放電空間を介して対向配置した構成を有す るガス放電パネルの製造方法において、前記時 電体層が、基板周辺の対止予定単位にあらかじ め形成された射着材料層の内側低域に、煮着工 程によって形成されることを特徴とするガス放 電パネルの製造方法。

(3) 前記封着封料量の形成に先立つて、前記封着予定部位を含む電振波間が当款基板上にかいてあらかじめ際い保護膜で援われることを特徴とする特許請求の範囲第1項に記載したガス放電パネルの製造方法。

(3) 首記勝電体層が1~60月至の原分に高着されることを特徴とする特許額次の総置第1項に 記載したガス数電パネルの製造力法。

5. 発明の詳細な説明

本発明は、A C 監動型ガス放電パネルの製造力 法に係り、特にとの種ガス放電パネルにおける電 植装模用房電体験形成工程の改良に関するもので ある。

プラズマッディスプレイ・パネルの名称で知られるAC駆動製のガス放電パネルとしては、健衆ドント表示形式のマトリックス製を始め、神楽な気をがまった。大ツト表示形式のマトリックス製を始め、ホルヤ、ながフシアト製のパネル、ならびに一方の基を配列した面放電型のパネル等、をいか、数値を配列した面放電型のパネル等のでは、がある。しかして健康というなどである。との情報があるのが普遍であれた。とのがよりなる動電体層として、体験なガラスの機能層を用いるのが普遍であった。ところがこの体験なガラスよりなる動電体層は、印刷法によって強度したものを強度して形成が内容をある。 中国法によったものを強度した気度が内径をあれたままとなったり、原本が多分的に不知るのに対するには、

特因 3453-12576.0 (2)

なつたりして、品質の一度がむずかしく、パネル の製造が倒りを上げたくい欠点があつた。

一方、上記のような低重点 ガラスよりなる調電 体層の構造的欠陥を解消すべく、拡勝電体層を電 子ピーム高着後年の釋膜技術を用いて形成すると とが考えられるが、との場合には形式された詩電 体層表面の行発を極力防止する配慮が重要である。 すなわら、この着 A C 図 動型の ガス製菓 パネルビ かいては、ガス放電空間に接する時間休息決勝の 2次電子放射係飲が旋電特性を決定する重要を因 子となり、鉄夫菌がパネルの製造量上で汚失され、 ると所用の特性が得られないことになるのである。 ととで誘電体道表面行業の最大のソースはパネル 間辺針止用の低離点ガラス射止材と考えられ、射 止層形成のための仮義政時に有機パインダを含ん - 27 だ対止量から飲いつする不純衡が終電体表面を付_{し、} 着するものであるから、後でそのより水汚染を貯 じ込むよう時電休憩上に高 2 次電子放射係数の折 しい表際を与えるオーパーコートを指せ过良いの であるが、工程が複雑となつて好せしくない。

)

)

本発明は以上のような状況から、高品質の耐電 体層を高い曲個をで提供できるガス放電パネルの ための新しい製造方法の提供を目的とするもので あり、さらに具体的には薄膜技術を用いて高品質 の誘電体層を最も 率的に製造することのできる 誘電体層形成方法の提供を目的とするものである。

造を得ることができ、品質、特性のパラッキが低 とんど生じない。また簡単体層の形成を対止材料 層の形成後に行なりようにしているので、簡単体 層は対止材料器形成のための仮接成時にかける符 集の影響をまつたく受けなくなる外、簡単体層上 に Hg0等のオーパーコートを形成する場合には連 続した高着工程で簡単体層とオーパーコートとを 形成するととができるので、製造工程上をわめて 都合が良い。

以下本発明の辞ましい実施例だつを図書を参照 してさらに詳細に説明する。

第1回かよび第2回は、それぞれ本発明の一実 施銭を設明するためのパネル構成基板の要率新画 図であり、第3回かよび第4回は、それぞれ第1 図、第2回に対応するパネル光度後の要率新画図 である。

第1回にかいて、対向する1対のガラス基板1 かよび11は、まずそれぞれぞの一表面に複数の1 電板2と1電板18を配列された形で用金され、そ の対止予定等位に同じパターンで対止対針着5か 対止対析局 5 かよび 18の形成後、名パネル構成 基板 1 かよび 11 は、勝電体局 8,13 かよび必要な オーパーコート 6,14形成のため、 前配対止対析局 5 かよび 15を含めてその外側をマスクした形で、 鉄度すれば数対止対析局の内側模域を露出せしめ た形で電子ビーム高着炉に入れられる。そして、 まず時電体局 3 かよび 18の主体となる絶縁材料、 例えば AM 20 を高着家として、1~50 Am, 好ましく は10 Am 程度の原ふのAM 20 高着機が形成され、 引続き高着限を MgOに置き代えて、1Am 程度の 原ふのオーパーコートとなる MgO 高着機が形成される。

レホレて上配のようだ単 された1分のパネル

校阅 昭53--125760(3)

様成都材50かよび60を、それらのX電極2とY電 極12とが互いに直受し、かつ間 の対止材料層が 対接する関係で対向配置し、さらにそれらの間に 図示しないスペーナを入れて、排気可能な容器内 で400 で程度に加熱すれば、第3回に示すごとく 対止材料層が観着してパネルの観立が完了する。 以後、図示しない排気管からパネル内部の対向間 取7を一旦排気した後、適当な放電用ガスを対入 して対止切れば、所望のガス放電パネルが完成す ることになる。

上記第1回かよび第3回を参照して説明した実施例にかいて、高着決により形成される詩電体局3かよび13の対針としては、A4gOs や55Ogの外に、MgO やCaO。 82O 等のまる決元者の歌化物。または発化物。その他の金属酸化物かよび変化物を適宜用いることができ、高着法によるが軟化材料量便の自由度が大幅に拡大する。使つて、例えばCaOまたは MgOのようを高い2次電子放出係数を有し、かつイオン衝撃に強い性質を持つた材料自体で講電体局を形成した場合には、オーパーコート

4 かよび14の形成を省 しても良いことになる。 なか、本典男にかいて前電体層の形成領域を対止 材料層の内側に制限するのは、先に形成されてい る対 材料層の機能が失われるのを防ぐためであ るが、その幅の数が以内であれば簡単体層が一部 オーパーラップしても対着強度に殆んど影響はない。

さて以上は電板2かよび12がAuやcx-Cu~Cxのように酸化し酸い材料または構造をもつて形成された場合の実施例であるが、該電板をCuまたはAeのように酸化変質し易い材料で形成するのが密着性やバターン構度ならびに製造コストの面で基合の良い場合もある。しかしながらこの場合には、後の工程にかける電板表面の酸化を防止することが必要である。

第2因は上記のような製点から提案された本売 明の第2の実施例を説明するためのパネル機成係 材の要事新面図で、第1回と同等部分は同一件号 で示されている。また第4回は第2回のパネル構 成都材を用いて完成したパネルの基準新面固を示 している。この第2回の実施例にかいては、電量

2 かよび12がそれぞれCrの下地層 2a(12a)とCuの 導電局 2b(12b) との 2 直接遺を有する形で示され てかり、針止材料層をおよび15形成時代かける02 の導電器2b(12b)表面の酸化変質を防ぐため、そ の漫画を覆つてるらかじめ色緑物質よりなる寒い 保護層 6 かよび16が形成されている。との酸化防 止用電極保護層 5 ⇒ とび16は、例えば500 A 以上 好せしくは数1000 Aの厚みに高着された M±0s の 摩膜として与えることができ、間に示すどとく針 止予定事位を越えて、電板の場束根拠率のみを表 **ナ形で散けられる。なか、パネルの外部に延長し** て営出する電気の端末接続部には図の場合OIの導 電局 2b(12b) も被覆して0cの第 3 局 2C(12C) が形 成され、との部分のみる重複数で与えられている。 ただし電響全体が酸化し品いCu等の等電局を表面 化もつて形成される場合には、上配像化助止用の 絶縁性保護局 6 かよび16を全間に形成した形でパ ネルの組立針止を行ない、ペネル完良後に電貨権 末部の保護層を除法するよう化しても良い。上記 電極保護局6かよび16を対止 折層の形成に坐立

って設ける点を除る。以後の銀立製造工程は第1 図について上途した実施側の場合と同じである。

以上の説明から明らかなように、本典明によれ は栽培で均質な酵電体器を乗る効率的に形成する ことができるので、AC製動型の各種ガス放電パ ホルの製造に適用して、高品質のパネルを安価に 少個り良く製造することが可能となる。

▲ 図面の簡単な説明

第1日かよび第2回はそれぞれ本発明の一実施 例を説明するためのパネル線改基板の要都新面図、 第3回かよび第4回はそれぞれ第1回かよび第2 回に対応する完成したガス放電パネルの要都新面 図である。

1,11:基板、2,12:電板、3,18:跨電体 勝、4,14:オーパーコート、5,15:対止材料 勝、6,16:電板保護局、2a,18a:Cu下地層、 2b,12b:Cu等電域。

